

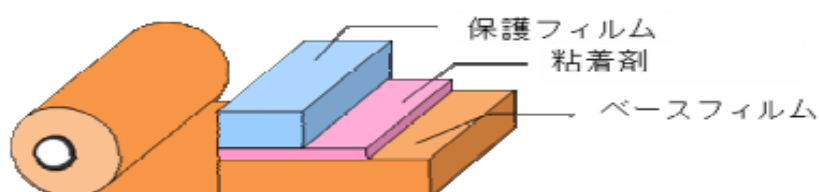
耐熱バックアップテープ

【特徴】

200℃以上の高温工程における
バックアップ用途、およびマスキ
ング用途として最適なテープ



【構成】



【用途】

- ・ CCD、CMOSセンサーの保護テープ
- ・ 部品の耐熱工程搬送用
- ・ 高温乾燥器塗装や半田メッキのマスキングテープ
- ・ 熱のかかる場所、薄さ要求の絶縁

【種類】

品名	ベースフィルム(μm)	粘着剤(μm)	保護フィルム
KYシリーズ	ポリイミド (25、50)	アクリル系(10~25)	PET
RKシリーズ (微粘着タイプ)		シリコン系(10~25)	
KQシリーズ		シリコン系(10~25)	

※各層の種類、厚みは代表例です。上記以外についてはお問い合わせください。

【特性例】

品名	粘着力(N/cm)-対ガラス		糊残り
	常温	260℃×5分	
KYシリーズ	0.10	0.17	なし
RKシリーズ (微粘着タイプ)	0.10	0.15	なし
KQシリーズ	0.40	1.50	なし

※記載の数値は、測定値の一例であり保証値ではありません。